



軟硬體整合開發

從概念到量產的一站式服務

PCB 設計 | 嵌入式系統 | IoT 應用 | AI 整合 | 雲端服務

致力於為企業縮短從原型到量產的距離。

TURNKEY SOLUTION
Design · Develop · Integrate · Deliver

交付流程 OUR PROCESS

01

規格與選型

需求訪談、系統架構

>

02

原型開發

電路與韌體同步開發

>

03

軟體與整合

App、控制軟體、後台

>

04

小量量產

PCBA 發包、燒錄測試

技術能力 CORE CAPABILITIES

嵌入式系統

32 位元 MCU、FPGA、有線介面整合

無線通訊

Wi-Fi、BLE、LoRa、Sub-GHz

IoT 整合

各式模組整合、加密通訊、衛星通訊

應用開發

iOS、Android、Windows、Web

雲端串接

MQTT、REST API、資料庫、第三方
金流串接

智慧應用

AI 客服、LINE OA 客服、LLM / RAG、
流程自動化

顧問服務

科技與技術顧問、開發風險評估、海
外新技術分析

服務項目

客製化系統、軟硬體委外開發、解決
方案導入

我們做過的專案 SELECTED PROJECTS

圖片為模擬示意圖

LoRa IoT Gateway

低功耗廣域網關，遠距監控回傳

LoRa • MQTT • Cloud

工廠設備監控系統

即時監控設備與產線數據

IoT • Dashboard • Alert

醫療診斷自動化工作流

AI 判讀，自動產出輔助報告

AI • Workflow • Cloud

AI 客服系統

LLM 知識庫整合，智慧自動回覆

AI • LLM • RAG • API

合作保障 OUR COMMITMENT

專業團隊

資訊工程專業團隊
研發成果獲國際研討會肯定

保密協議

可配合簽署 NDA
智財安排依專案合約明訂

透明流程

里程碑式交付
進度透明、驗收有據

合法經營

合法商業登記
開立統一發票

